

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	开源证券 陈凯
时间	2026年5月12日 14:00—15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍 证券事务代表 叶荣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 根据2026一季度取得的经营业绩，请问公司对2026年整体有什么展望？</p> <p> 公司目前生产正常，订单充足，将进一步提高稼动率，更好满足客户的产品交付。未来将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度，提高公司市场规模。</p> <p>2. 对2026Q1毛利影响的主要因素是哪些？</p> <p> 营收增长、毛利率提升、募投项目增产上量。</p> <p>3. 请问公司抛光硅片产品的产能情况如何？</p> <p> 募投项目处于增产上量和新客户批量认证的过程中，设备也在进一步扩增。当前客户群体增加，产品种类丰富、规格全，</p>

能够较好满足下游客户不同产品需求，公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进产能释放。

4. 公司各板块业务占比情况？

根据 2025 年年报统计数据，半导体单晶硅片收入占比 52.48%，半导体单晶硅棒收入占比 12.97%，半导体功率芯片及器件收入占比 32.78%。

5. 未来影响公司业绩增长点的主要驱动业务是哪些？

目前研磨硅片业务作为公司重要业务，在后续公司经营发展过程中依然发挥重要作用；随着募投项目 6-8 英寸抛光硅片的投产上量及江苏皋鑫芯片项目的积极推进，公司新产品、新业务未来将呈现增长态势，共同成为未来公司发展新的业绩增长点，为公司持续健康发展赋能。

6. 公司产品有涨价计划吗？

目前，公司生产节奏紧张，各项生产计划按预定节奏稳步实施，当前产品价格稳中有升，后期公司将根据生产成本、市场需求、业务合约等因素制定产品售价。

7. 公司大概什么时候实施股权激励计划？

公司将结合实际情况作出安排。

8. 请问江苏皋鑫芯片项目的投产安排如何？

新厂房设备安装调试基本完成，目前处于新产线产品认证过程中。

9. 公司 2026 年一季度进行资产减值的原因？

公司计提资产减值准备主要是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2026 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值

	损失的相关资产计提减值准备。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月12日